

Wet-Processing EQ which manufactures the substrate of Touch Panels

進和工業株式会社 SHINWA IND. CO., LTD.

http://www.shinwa-ind.com/ REV. JAN., 2015



【目次】 Table of Contents

- 1. 抵抗膜式タッチパネル製造工程 Process Flow of Resistance Film Type Touch Panel
- 2. 静電容量式タッチパネル製造工程 Process Flow of Capacitive Touch Panel
- 3. 製作装置例 The pictures of the equipment which we manufactured
- 4. 標準仕様 Standard Specifications
- 5. お問合せ Contact Us

抵抗膜式タッチパネル製造工程フローチャート The manufacturing process chart of Resistance Film Type Touch Panel

【上面 フィルム電極 Wet Etching 法 】 Upper Side (ITO Film) by Wet Etching

エッチング レジスト印刷 Etching Resist Printing



ITO 蝕刻 ITO Etching



レジスト剥離 Resist Strip



銀回路印刷 Silver Paste Printing

(Wet Process EQ)

【上面 フィルム電極 Laser Etching 法 】 Upper Side (ITO Film) by Laser Etching

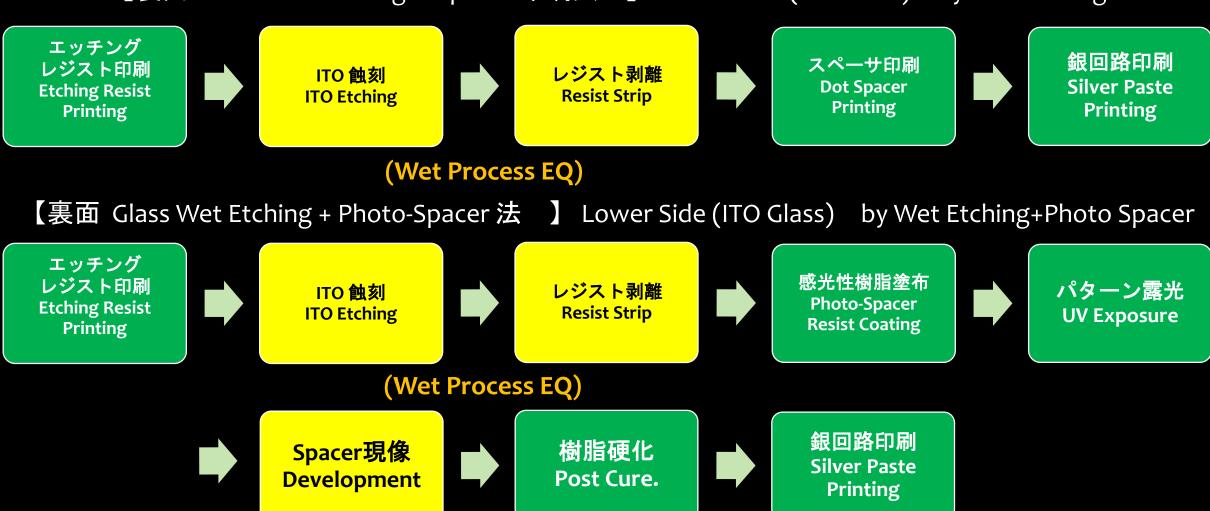
銀回路印刷 Silver Paste Printing



YAG レーザーパターニング (Ag / ITO) YAG Laser Etching

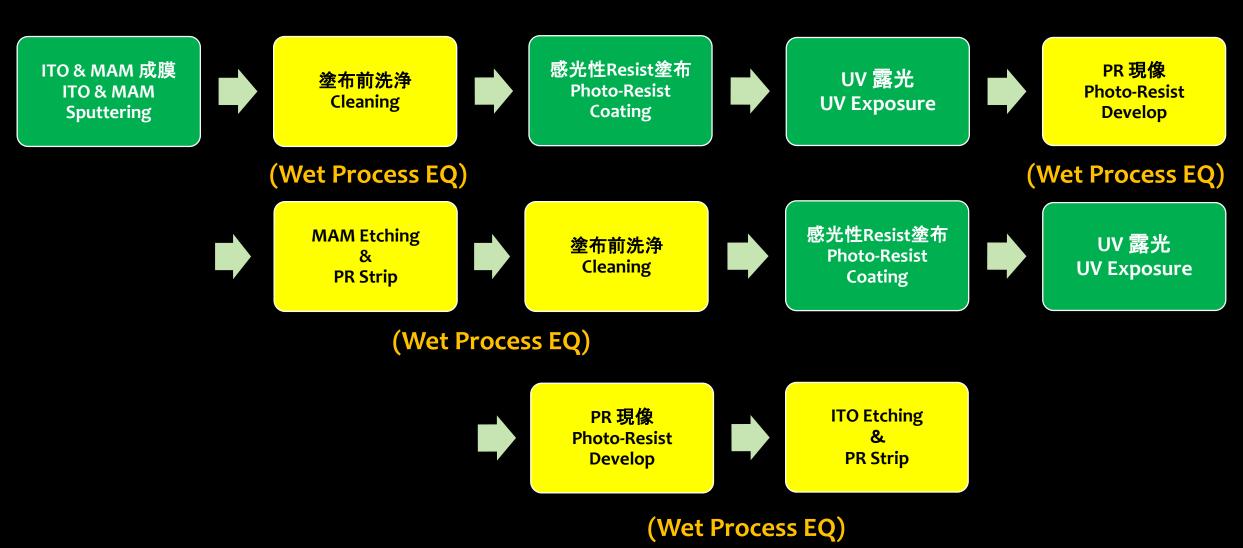
抵抗膜式タッチパネル製造工程フローチャート The manufacturing process chart of Resistance Film Type Touch Panel

【裏面 Glass Wet Etching & Spacer 印刷法 】 Lower Side (ITO Glass) by Wet Etching

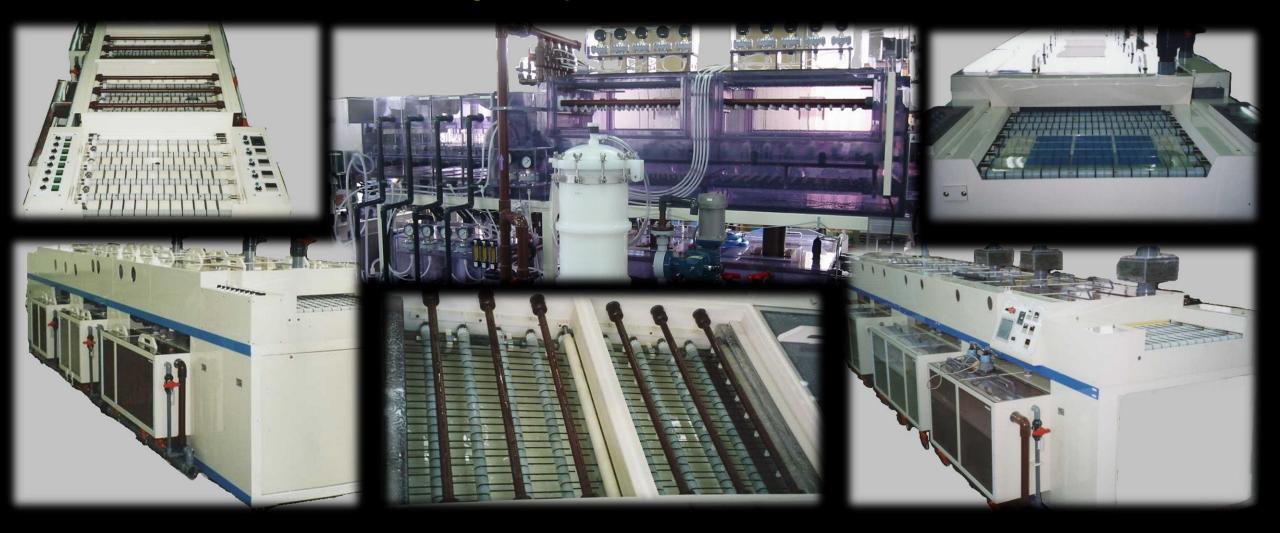


(Wet Process EQ)

静電容量式タッチパネル製造工程フローチャート The manufacturing process chart of Capacitive type Touch Panel



製作装置例 枚葉式フィルムエッチング剥離装置 ITO Etching-Strip Machine for Sheet Film



- * Roll to Roll 対応設備も製作可能です。詳細はお問合せ下さい。
- * It is possible to manufacture "Roll to Roll "Line. Please Contact Us.

製作装置例 枚葉式フィルムエッチング剥離装置 ITO Etching-Strip Machine for Sheet Film



- * Roll to Roll 対応設備も製作可能です。詳細はお問合せ下さい。
- * It is possible to manufacture "Roll to Roll "Line. Please Contact Us.

製作装置例 枚葉式 感光銀ペースト現像装置 Photosensitive Ag Paste Developer for Sheet Film



製作装置例 枚葉式 ガラス基板洗浄装置 Wet Cleaner for Sheet Glass Substrate



製作装置例 枚葉式 ガラス基板洗浄装置 Wet Cleaner for Sheet Glass Substrate



製作装置例 枚葉式 ガラス基板現像装置 Developer for Glass Substrate



ITOフィルム 蝕刻剥離装置 形式 SLES-550F 標準仕様(概要) ITO Film Etch - Strip Machine MODEL SLES-550F Standard Specifications (Outline)

No.	分類 Class	項目 Item	標準仕様 Standard Spec.	注記 Notes
1-1	処理基材 Substrate	基板 Substarate	<pre>ITO Film + Etching Resist INK * Base PET Film t = 0.2mm</pre>	ガラス基板兼用可 Glass substrate processing is also possible.
1-2		基板寸法 Dimension	$_{\square}$ 300 x 300 \sim 550 x 600 mm $$ t = 0.1 \sim 2.0 mm	客先要望により変更可 User's arrangement is possible.
2-1		搬送方式 Conveyance System	水平型 Roller 搬送式 Horizontal Roller Conveyor	O-Ring Conveyor is possible.
2-2	** -1_ 1-2- 4-7	処理速度 Process Speed	Standard 1.2 m /min. Variable 0.5 \sim 3.5 m / min.	客先要望により変更可 User's arrangement is possible.
2-3	基本情報 Basic Info.	装置構成 Line Type	標準 Stand Alone In-Line System is option.	The arrangements with the customer are required.
2-3		処理面 Processing Side	上面 The upper side is the patterning.	
2-4		装置寸法 Machine Dimension	7,400 L x 2,200 W (*) x 1,400 H mm * 付帯設備を含む * Including Attached Optional Units.	処理高:床面 + 1,100 mm Pass-Line : FL + 1,100 mm
3-1		給水 Water Supply	純水 D.I.Water \sim 20 LPM	客先要望により変更可 User's arrangement is possible.
3-2		冷却機構 Chiller Unit	無し Option	客先要望により変更可 User's arrangement is possible.
3-3	ユーテリティ Utilities	排水 Drain	酸・アルカリ Acid / Alkaline ~ 50LPM	The arrangements with the customer are required.
3-4	Otilities	排気 Exhaust	酸・アルカリ Acid / Alkaline ~ 10,000LPM	The arrangements with the customer are required.
3-5		圧縮空気 CDA	Clean Dry Air \sim 2,000 NLPM (* Using Air-Knife)	The arrangements with the customer are required.
3-6		電源 Power	3φ 200V Approx. 12kVA (100A/125AF)	The arrangements with the customer are required.
4-1		投入 Loading	生産管理機構はOption CIM System is option.	客先要望により変更可 User's arrangement is possible.
4-2		水洗 Water Rinse	循環水洗 Circulation Rinsing Spray	酸性ガス洗浄工程 Acid Gas Scrubber
4-3	処理工程 Process	ITO 蝕刻 ITO Etching	循環スプレ Spray Circulation タンク容量 Tank Capa. Max. 200L 処理温度 Temp. Max. 45℃ Chemicals : FeCl3+HCl, HCl+HNO3 etc.	詳細は別途打合せが必要 The arrangements with the customer are required.
4-4		水洗 Water Rinse	循環水洗 Circulation Rinsing Spray x2	The arrangements with the customer are required.
4-5		レジスト剥離 Resist Strip	循環スプレ Spray Circulation タンク容量 Tank Capa. Max. 200L 処理温度 Temp. Max. 40℃ Chemicals : NaOH or KOH ∼3%	詳細は別途打合せが必要 The arrangements with the customer are required.
4-6		水洗 Water Rinse	循環水洗 Circulation Rinsing Spray x2 純水洗 D.I.W. Rinse	The arrangements with the customer are required.
4-7		液切乾燥 Drier	Air-Knife & Squeeze Roller Hot Air Circulation \sim 80 $^\circ$ C	客先要望により変更可 User's arrangement is possible.
4-8		排出 Unloading	生産管理機構はOption CIM System is option.	客先要望により変更可 User's arrangement is possible.

ITO Glass 蝕刻剥離装置 形式 SLES-400 標準仕様(概要) ITO Glass Etch - Strip Machine MODEL SLES-400 Standard Specifications (Outline)

No.	分類 Class	項目 Item	標準仕様 Standard Spec.	注記 Notes
1-1	処理基材 Substrate	基板 Substarate	ITO Glass + Etching Resist (INK or Photoresist)	
1-2		基板寸法 Dimension	$_{\square}$ 300 x 300 \sim 400 x 500 $$ mm $$ t = 0.3 \sim 3.0 $$ mm	客先要望により変更可 User's arrangement is possible.
2-1		搬送方式 Conveyance System	水平型 Roller 搬送式 Horizontal Roller Conveyor	Roller Pitch: 60 mm
2-2	** ! !**	処理速度 Process Speed	Standard 1.5 m /min. Variable 0.5 \sim 3.5 m / min.	客先要望により変更可 User's arrangement is possible.
2-3	基本情報 Basic Info.	装置構成 Line Type	標準 Stand Alone In-Line System is option.	The arrangements with the customer are required.
2-3		処理面 Processing Side	上面 The upper side is the patterning.	
2-4		装置寸法 Machine Dimension	12,200 L x 2,200 W (*) x 1,400 H mm * 付帯設備を含む * Including Attached Optional Units.	処理高:床面 + 1,100 mm Pass-Line : FL + 1,100 mm
3-1		給水 Water Supply	純水 D.I.Water \sim 50 LPM	客先要望により変更可 User's arrangement is possible.
3-2		冷却機構 Chiller Unit	有 Chiller unit is installed.	客先要望により変更可 User's arrangement is possible.
3-3	ユーテリティ Utilities	排水 Drain	酸・アルカリ Acid / Alkaline ~ 50LPM	The arrangements with the customer are required.
3-4	Otilities	排気 Exhaust	酸・アルカリ Acid / Alkaline ~ 15,000LPM	The arrangements with the customer are required.
3-5		圧縮空気 CDA	Clean Dry Air \sim 6,000 NLPM (* Using Air-Knife)	The arrangements with the customer are required.
3-6		電源 Power	3ф 200V Approx. 25 kVA (175A/250AF)	The arrangements with the customer are required.
4-1		投入 Loading	生産管理機構はOption CIM System is option.	客先要望により変更可 User's arrangement is possible.
4-2		水洗 Water Rinse	循環水洗 Circulation Rinsing Spray	酸性ガス洗浄工程 Acid Gas Scrubber
4-3		ITO 蝕刻 ITO Etching	循環スプレ Spray Circulation タンク容量 Tank Capa. Max. 200L 処理温度 Temp. Max. 45℃ Chemicals : FeCl3+HCl or HCl+HNO3 etc.	詳細は別途打合せが必要 The arrangements with the customer are required.
4-4	処理工程	水洗 Water Rinse	循環水洗 Circulation Rinsing Spray x2	The arrangements with the customer are required.
4-5	Process	レジスト剥離 Resist Strip	循環スプレ Spray Circulation タンク容量 Tank Capa. Max. 200L 処理温度 Temp. Max. 40 $^{\circ}$ Chemicals : NaOH or KOH \sim 3 $^{\circ}$	詳細は別途打合せが必要 The arrangements with the customer are required.
4-6		水洗 Water Rinse	循環水洗 Circulation Rinsing Spray x2 純水洗 D.I.W. Rinse	The arrangements with the customer are required.
4-7		液切乾燥	Air-Knife	客先要望により変更可 User's arrangement is possible.
4-8		排出 Unloading	生産管理機構はOption CIM System is option.	客先要望により変更可 User's arrangement is possible.

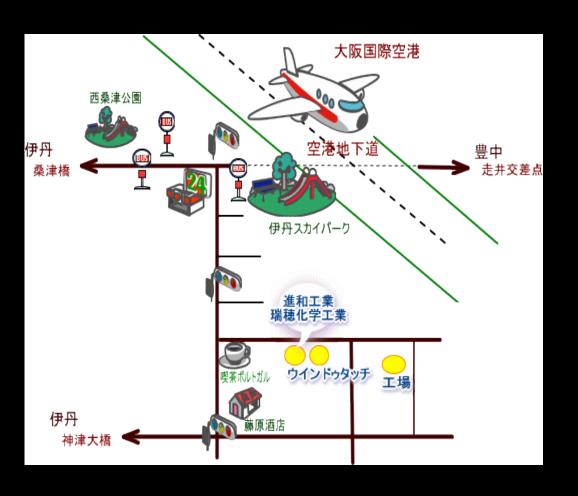
Glass 基板洗浄装置 形式 SLC-400 標準仕様(概要) Glass Cleaner MODEL SLC-400 Standard Specifications (Outline)

			•	
No.	分類 Class	項目 Item	標準仕様 Standard Spec.	注記 Notes
1-1	処理基材 Substrate	基板 Substarate	ITO Glass	
1-2		基板寸法 Dimension	$_{\Box}$ 300 x 300 \sim 400 x 500 $$ mm $$ t = 0.3 \sim 3.0 $$ mm	客先要望により変更可 User's arrangement is possible.
2-1	基本情報 Basic Info.	搬送方式 Conveyance System	水平型 Roller 搬送式 Horizontal Roller Conveyor	Roller Pitch : 60 mm
2-2		処理速度 Process Speed	Standard 2.0 m /min. Variable 0.5 \sim 3.5 m / min.	客先要望により変更可 User's arrangement is possible.
2-3		装置構成 Line Type	標準 Stand Alone In-Line System is option.	The arrangements with the customer are required.
2-3		処理面 Processing Side	上面 The upper side is the patterning.	
2-4		装置寸法 Machine Dimension	5,400L x 2,200W (*) x 1,200 H mm * 付帯設備を含む * Including Attached Optional Units.	処理高:床面 + 900 mm Pass-Line : FL + 900 mm
3-1		給水 Water Supply	純水 D.I.Water \sim 20 LPM	客先要望により変更可 User's arrangement is possible.
3-2		冷却機構 Chiller Unit	無 None	客先要望により変更可 User's arrangement is possible.
3-3	ユーテリティ	排水 Drain	アルカリ Alkaline ~ 50LPM	The arrangements with the customer are required.
3-4	Utilities	排気 Exhaust	アルカリ Alkaline ~ 12,000LPM	The arrangements with the customer are required.
3-5		圧縮空気 CDA	Clean Dry Air \sim 5,000 NLPM (* Using Air-Knife)	The arrangements with the customer are required.
3-6		電 源 Power	3ф 200V Approx. 8 kVA (50A/75AF)	The arrangements with the customer are required.
4-1		投入 Loading	生産管理機構はOption CIM System is option.	客先要望により変更可 User's arrangement is possible.
4-2	処理工程 Process	ブラシ洗浄 Scrubbing Cleaning	循環スプレ Circulation Spray + Roll Brush Scrubbing タンク容量 Tank Capa. Max. 100L 処理温度 Temp. Max. 40℃ Chemicals : Alkaline Detergents	詳細は別途打合せが必要 The arrangements with the customer are required.
4-3		2流体洗浄 Air Atomizing Spray	2流体洗浄 Air-Atomizing Spray	詳細は別途打合せが必要 The arrangements with the customer are required.
4-4		水洗 Water Rinse	循環水洗 Circulation Rinsing Spray + 純水洗 D.I.W. Rinse	The arrangements with the customer are required.
4-5		液切乾燥	Air-Knife	客先要望により変更可 User's arrangement is possible.
4-6		排出 Unloading	生産管理機構はOption CIM System is option. 基板整列機構 Alignment System is installed.	客先要望により変更可 User's arrangement is possible.

Glass 基板現像装置 形式 SLD-400 標準仕様(概要) Glass Developer MODEL SLD-400 Standard Specifications (Outline)

No.	分類 Class	項目 Item	標準仕様 Standard Spec.	注記 Notes
1-1	処理基材 Substrate	基板 Substarate	<pre>ITO Glass + Photo-Resist (Photo-Spacer etc.)</pre>	
1-2		基板寸法 Dimension	$_{\Box}$ 300 x 300 \sim 400 x 500 $$ mm $$ t = 0.3 \sim 3.0 $$ mm	客先要望により変更可 User's arrangement is possible.
2-1	基本情報 Basic Info.	搬送方式 Conveyance System	水平型 Roller 搬送式 Horizontal Roller Conveyor	Roller Pitch : 60 mm
2-2		処理速度 Process Speed	Standard 2.0 m /min. Variable 0.5 \sim 3.5 m / min.	客先要望により変更可 User's arrangement is possible.
2-3		装置構成 Line Type	標準 Stand Alone In-Line System is option.	The arrangements with the customer are required.
2-3		処理面 Processing Side	上面 The upper side is the patterning.	
2-4		装置寸法 Machine Dimension	7,400L x 2,200W (*) x 1,200 H mm * 付帯設備を含む * Including Attached Optional Units.	処理高:床面 + 900 mm Pass-Line : FL + 900 mm
3-1		給水 Water Supply	純水 D.I.Water \sim 20 LPM	客先要望により変更可 User's arrangement is possible.
3-2	ユーテリティ Utilities	冷却機構 Chiller Unit	有 Chiller Unit is installed.	客先要望により変更可 User's arrangement is possible.
3-3		排水 Drain	アルカリ Alkaline ~ 50LPM	The arrangements with the customer are required.
3-4		排気 Exhaust	アルカリ Alkaline ~ 12,000LPM	The arrangements with the customer are required.
3-5		圧縮空気 CDA	Clean Dry Air \sim 4,000 NLPM (* Using Air-Knife)	The arrangements with the customer are required.
3-6		電源 Power	3ф 200V Approx. 13 kVA (75A/75AF)	The arrangements with the customer are required.
4-1		投入 Loading	生産管理機構はOption CIM System is option.	客先要望により変更可 User's arrangement is possible.
4-2	処理工程 Process	感光性レジスト現像 Photo-Resist Development	循環スプレ Circulation Spray タンク容量 Tank Capa. Max. 300L 処理温度 Std. Temp. 23 ℃ Chemicals : Alkaline Solution	詳細は別途打合せが必要 The arrangements with the customer are required.
4-3		薬液管理 Chemical Control System	オプション Option	詳細は別途打合せが必要 The arrangements with the customer are required.
4-4		水洗 Water Rinse	循環水洗 Circulation Rinsing Spray x 2 + 純水洗 D.I.W. Rinse	The arrangements with the customer are required.
4-5		液切乾燥	Air-Knife	客先要望により変更可 User's arrangement is possible.
4-6		排出 Unloading	生産管理機構はOption CIM System is option. 基板整列機構 Alignment System is installed.	客先要望により変更可 User's arrangement is possible.

お問合せ Contact Us



Copyright by SHINWA IND. CO., LTD.

JAN., 2015

- *大阪国際空港(伊丹空港)より タクシー利用 約15分
- * JR伊丹駅・阪急伊丹駅より タクシー利用 約15分
- * JR伊丹駅・阪急伊丹駅・空港方面より 伊丹市営バス 最寄バス停 伊丹スカイパーク・上須古 徒歩15分
- *阪神高速池田線 豊中北 I Cより 車で約10分
- *中国池田 I C・中国豊中 I Cより 車で約15分

進和工業株式会社 SHINWA IND. CO., LTD.

〒664-0842 兵庫県伊丹市森本8-24-2 Morimoto 8-24-2, Itami-City, Hyogo-Pref., Japan TEL +81-72-779-6345 FAX +81-72-779-0505

E-mail info@shinwa-ind.com/
URL http://shinwa-ind.com/